Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格					
定格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	40%～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40%～ 70%（注3）	
	電圧	AC 250V	適合コネクタ	DF1B-*S-2.5R	
	電流	AWG20～24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A	CL,CSA定格 △2	電圧	AC 30V
				電流	AWG20～22: 3A AWG24～28: 1A AWG30: 0.5A

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	30 mΩ以下	○	－
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗:30mΩ以下 ②破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐振性	周波数 10～55 Hz､片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2､持続時間 11 ms､ 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電気的瞬断がないこと。 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃､湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②絶縁抵抗：1000MΩ以上 ③破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。	①接触抵抗：30mΩ以下 ②絶縁抵抗：1000MΩ以上 ③破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
	半田耐熱性	【フローはんだ付けの場合】 はんだ温度260℃, 浸漬時間5秒間のはんだ付けを行う。 【手はんだ付けの場合】 はんだごてで300℃,3秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	－
	半田付け性	半田温度 235℃、浸漬時間 5秒間 の半田付けを行なう。	半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。	○	－

備考
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)結露がないこと。
(注3)基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-H-00005030	SN.MIWA	SZ.ONO	20190621

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。	承認	TY.OMA	20060801
	検図	HK.UMEHARA	20060801
	担当	AH.MIYAZAKI	20060801
	製図	AK.MIURA	20060727

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-071798-05	
HRS	製品規格表	製品名	DF1B-*P-2.5DSA(01)	
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL541 △2	1/1

技書規２３１－１